

Investor Relations

Sep. 2022

KoMiCo

Chamber Solution Provider



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 (주)코미코 (이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 예측정보는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, Estimated 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 예측정보에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사, 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원에 제출한 신고 및 공시를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 투자자의 합리적인 판단에 의하여 이루어져야만 합니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고 (단, 출처표시 필수) 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.



● Company Overview

- 01 회사개요
- 02 성장연혁
- 03 사업내용
- 04 Global Network (거점) 확보

● Earnings

- 01 분기별 실적 추이
- 02 2022년 실적 _ 요약
- 03 2022년 실적 _ 매출
- 04 2022년 실적 _ 영업이익

● APPENDIX

- 01 투자실적
- 02 요약 재무정보



● Company Overview

- 01 회사개요
- 02 성장연혁
- 03 사업내용
- 04 Global Network (거점) 확보

● Earnings

- 01 분기별 실적 추이
- 02 2022년 실적 _ 요약
- 03 2022년 실적 _ 매출
- 04 2022년 실적 _ 영업이익

● APPENDIX

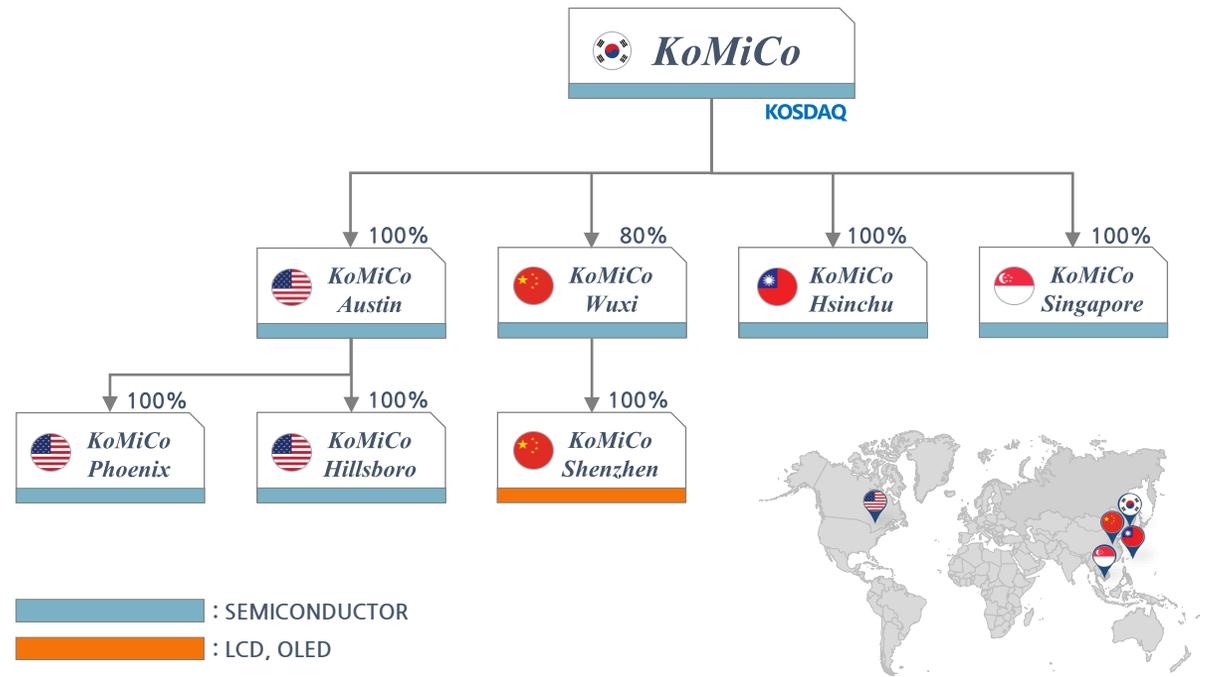
- 01 투자실적
- 02 요약 재무정보

대한민국 No.1 반도체 부품 세정 · 코팅 전문기업

Company Profile

회사명	주식회사 코미코
대표이사	최용하
설립일	1999년 7월 (법인등록) / 2013년 8월 (물적분할)
자본금	50.1억 원
임직원수	국내 692명, 해외법인 포함 1,309명
주요제품	반도체 부품 정밀세정 및 특수코팅
본사주소	경기도 안성시 모산로 8
홈페이지	www.komico.com

지분구조





반도체 핵심 공정부품의 세정 · 코팅사업 영위



세정 사업

- 반도체 제조장비의 부품 정밀세정
 - 부품 모재 손상을 최소화하며 오염물을 제거
 - 손상된 부품 표면을 각 공정 조건에 맞도록 유지 관리

코팅 사업

- 반도체 제조장비의 부품 특수코팅
 - 플라즈마 내식성을 증가시켜 파티클 및 결손부위 제어
 - 부품 가공성 확보 및 무게 감소를 통한 성능 개선

세정 · 코팅 효과

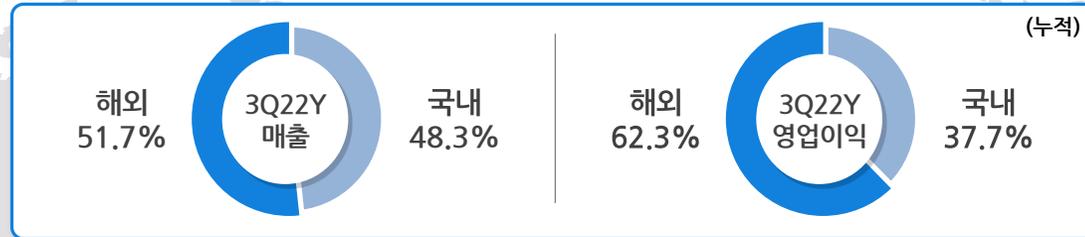
- 부품의 수명연장으로 원가경쟁력 ↑

- 생산 수율 개선으로 불량 ↓

Particle 불량

- 회로 적층 중 단락 또는 합선 유발로 웨이퍼 수율 저하
- 반도체 선 폭의 미세화로 Particle 관리 중요성 더욱 확대

주요 반도체 생산 지역에 생산 거점 확보



※ Fab 수
()은 투자 검토 중인 Fab 포함

국가	설립연도	주요 고객사	투자
대한민국	1998년	- 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍 - 동원파츠, APTC, SEMES 등	- 신규 Fab '19년 3분기 완료
싱가포르	2013년	- Micron, UMC, GF 등	
타이완	2006년	- TSMC, UMC, Micron, PSMC 등	- '18년 9월 신규 Fab 준공 - '22년 4월 PVD 세정 투자 완료
중국	2005년	- SK하이닉스, BOE, CSOT, LGD 등	- Wuxi 신규 Fab '19년 3분기 완료
미국	2007년	- 삼성전자, Intel, GF, Micron, NXP, TI 등	- Hillsboro 신규 Fab 투자 완료 - Phoenix 법인 설립 및 출자 완료 ('22년 7월)



● Company Overview

- 01 회사개요
- 02 성장연혁
- 03 사업내용
- 04 Global Network (거점) 확보

● Earnings

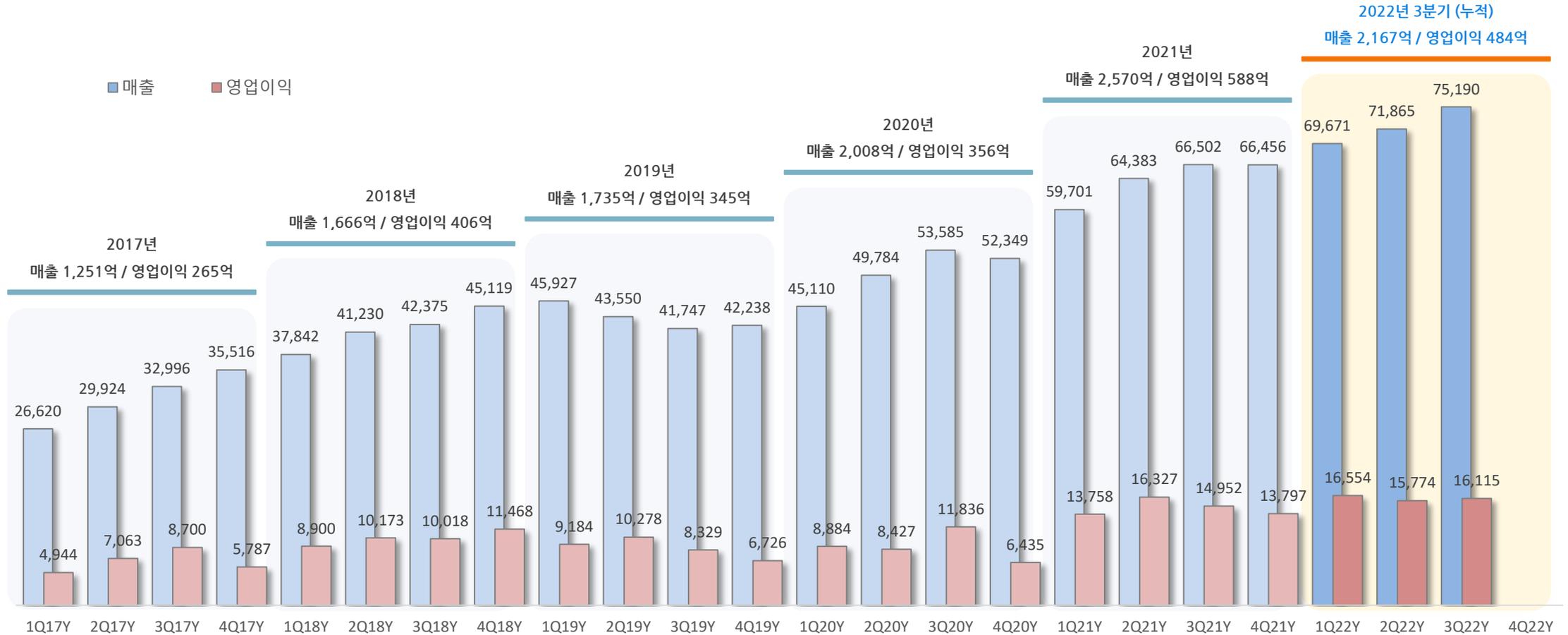
- 01 분기별 실적 추이
- 02 2022년 실적 _ 요약
- 03 2022년 실적 _ 매출
- 04 2022년 실적 _ 영업이익

● APPENDIX

- 01 투자실적
- 02 요약 재무정보

반도체 산업 성장에 따른 세정 · 코팅 수요 확대로 2022년 3분기 매출 확대

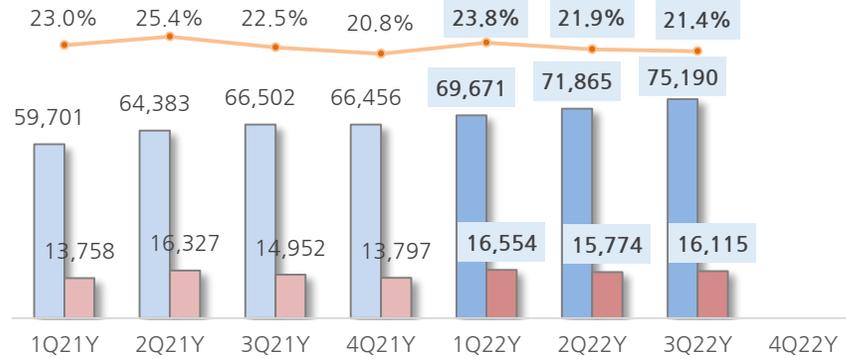
[단위 : 백만원]



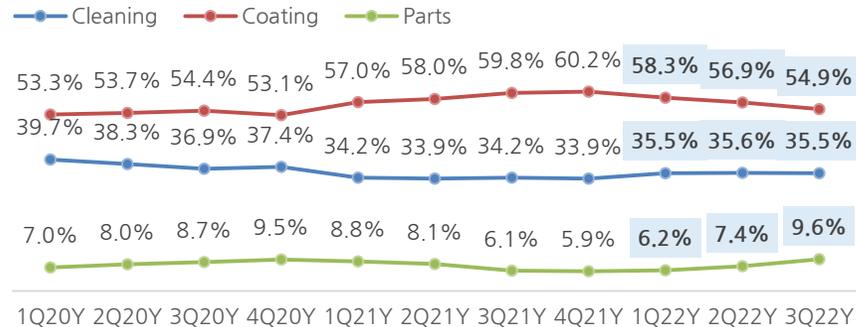
2022년 3분기 매출 752억 달성, 영업이익 161억 달성 (영업이익률 21.4%)

분기별 실적

[단위 : 백만원]



제품별 매출 추이



[단위 : 백만원]

구분	3Q22Y	2Q22Y	QoQ	3Q21Y	YoY
매출액	75,190	71,865	4.6%	66,502	13.1%
매출원가	41,543	39,462	5.3%	36,081	15.1%
(%)	55.3%	54.9%	0.3%P	54.3%	1.0%P
판매관리비	17,532	16,629	5.4%	15,469	13.3%
(%)	23.3%	23.1%	0.2%P	23.3%	0.1%P
영업이익	16,115	15,774	2.2%	14,952	7.8%
(%)	21.4%	21.9%	-0.5%P	22.5%	-1.1%P
법인세차감전이익	14,668	14,914	-1.7%	15,045	-2.5%
법인세비용	781	4,957	-84.2%	4,222	-81.5%
당기순이익	13,887	9,957	39.5%	10,823	28.3%
(%)	18.5%	13.9%	4.6%P	16.3%	2.2%P

● 법인별 매출



3Q22Y 분기 최대 매출 달성

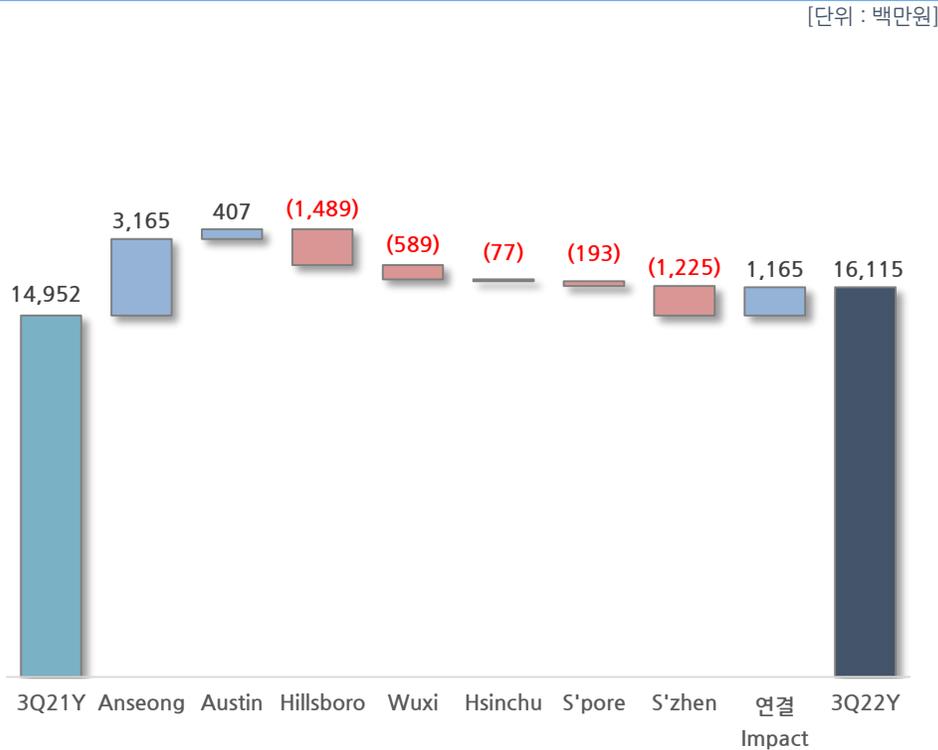
[단위 : 백만원]

법인명	3Q22Y	2Q22Y	QoQ	3Q21Y	YoY
Anseong	37,063	35,431	4.6%	30,750	20.5%
Austin	13,404	12,922	3.7%	11,787	13.7%
Hillsboro	3	-	-	-	-
Wuxi	11,386	11,694	-2.6%	10,222	11.4%
Hsinchu	6,983	6,348	10.0%	5,525	26.4%
Singapore	2,040	1,814	12.5%	2,230	-8.5%
Shenzhen	5,262	6,058	-13.2%	6,892	-23.7%
연결 Impact	(950)	(2,403)	60.5%	(906)	-4.8%
매출 합계	75,190	71,865	4.6%	66,502	13.1%

❖ 3Q22Y 매출액 752억원 달성 (4.6% QoQ, 13.1% YoY)

- YoY, Singapore, Shenzhen 법인을 제외한 **순 법인 매출 성장**
- 삼성전자, SK하이닉스, Intel, TSMC, Global Foundries 등 **주요 고객사 성장에 따른 매출 확대**

● 법인별 영업이익



[단위 : 백만원]

법인명	3Q22Y	2Q22Y	QoQ	3Q21Y	YoY
Anseong	6,794	4,626	2,168	3,629	3,165
Austin	4,541	4,572	(31)	4,134	407
Hillsboro	(2,261)	(965)	(1,296)	(771)	(1,489)
Wuxi	2,023	2,722	(698)	2,613	(589)
Hsinchu	1,749	1,912	(163)	1,826	(77)
Singapore	3	(108)	111	196	(193)
Shenzhen	1,016	1,586	(570)	2,241	(1,225)
연결 Impact	2,250	1,429	821	1,085	1,165
영업이익 합계	16,115	15,774	341	14,952	1,164

❖ 3Q22Y 영업이익 161억원 달성 (3.4억원 QoQ, 11.6억원 YoY)

- 매출 성장에 따른 영업이익 지속 증가
- 인력 충원에 따른 인건비, 지속적인 R&D 투자로 경상연구개발비, 국내·외 Fab 투자 확대에 따른 감가상각비 등 매출 성장에 따른 고정비 증가



● Company Overview

- 01 회사개요
- 02 성장연혁
- 03 사업내용
- 04 Global Network (거점) 확보

● Earnings

- 01 분기별 실적 추이
- 02 2022년 실적 _ 요약
- 03 2022년 실적 _ 매출
- 04 2022년 실적 _ 영업이익

● APPENDIX

- 01 투자실적
- 02 요약 재무정보

동종업계 최고 수준 세정, 코팅 설비 및 Capability 확보

● 미국 제2공장 Hillsboro 법인 투자



공장위치	Hillsboro, OR
공장규모	5.64acres (22,783m ²)
준공시기	June, 2022Y
Main Target	Intel R&D Fab

● 2018Y ~ 3Q22Y (누적) 투자실적

[단위 : 억원]

법인명	2018Y	2019Y	2020Y	2021Y	3Q22Y
Anseong	452 신공장증설 (Sep. '19Y)	193	111	311	103
Austin	16	7	4	5	10
Hillsboro	-	121	110 신공장증설 (June. '22Y)	154	29
Wuxi	91 신공장증설-이전 (Sep. '19Y)	229	17	34	11
Hsinchu	60 신공장증설-이전 (Sep. '18Y)	24	7	49	47
Singapore	9	3	3	3	5
Shenzhen	23	4	28	12	1
투자 합계	651	581	280	568	206

● 연결 재무상태표

[단위 : 백만원]

구분	3Q22Y	2021Y	2020Y	2019Y
유동자산	165,103	148,702	132,490	119,809
비유동자산	262,424	227,385	182,606	172,267
자산총계	427,527	376,087	315,096	292,076
유동부채	106,049	88,332	62,310	78,027
비유동부채	53,562	65,737	83,402	92,874
부채총계	159,611	154,069	145,712	170,901
자본금	5,010	5,010	4,994	4,388
자본잉여금	71,526	71,526	70,675	40,860
기타자본조정	(2,910)	(911)	(911)	-
기타포괄손익	24,426	7,759	(1,332)	342
이익잉여금	169,864	138,634	95,958	75,585
자본총계	267,916	222,018	169,384	121,175

● 연결 손익계산서 (누적)

[단위 : 백만원]

구분	3Q22Y	2021Y	2020Y	2019Y
매출액	216,727	257,042	200,828	173,461
매출원가	117,355	138,975	110,189	93,048
매출총이익	99,372	118,067	90,639	80,413
판매비와관리비	50,929	59,233	55,058	45,896
영업이익	48,443	58,834	35,581	34,517
영업외수익	3,311	5,306	5,315	4,210
영업외비용	5,482	3,335	6,892	9,728
법인세차감전이익	46,272	60,805	34,004	28,999
법인세비용	9,550	13,655	9,754	6,220
당기순이익	36,722	47,150	24,251	22,779